



## 中華民國第十二屆結構工程研討會暨第二屆地震工程研討會 授權同意書

為推廣科技部優良成果，積極協助產業技術升級，提升我國科技水準，厚植國家經濟發展基礎，並促進產學合作的機會，茲同意無償授權科技部工程科技推展中心將本人於

中華民國結構工程學會

中華民國地震工程學會

國立高雄應用科技大學土木工程系

中華民國 103 年 8 月 27~29 日，由科技部工程科技推展中心 主辦

會議名稱： 中華民國第十二屆結構工程研討會暨第二屆地震工程研討會

口頭發表論文

海報展覽

專題演講

之錄影檔、聲音檔、照片、投影片、論文摘要及全文內容，予以數位典藏並上網公開播放。本資料僅供科技部工程司產學媒合之目的使用。

立同意書人： \_\_\_\_\_

身分證字號： \_\_\_\_\_

聯絡電話： \_\_\_\_\_

中華民國          年          月          日